



## STM laborgyakorlat segédlet, MTA MFA, v.2.2.



### Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

A gyakorlatra a Fizika Labor III tárgy keretében kerül sor.

**A gyakorlatnak otthont adó intézmény:** MTA **MFA** (Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet), **Nanoszerkezetek Osztály**, H-1525 Budapest-114, Pf.49, Tel.:392-2225, Fax:392-2226

**Helyszíne:** KFKI telephely (Csillebérc), Budapest XII., Konkoly-Thege M. út 29-33., **26-os épület, f.sz. 1-es labor.** (**További részletek itt.**)

**Megközelítése:** A Moszkva tértől a **90-es** busszal a végállomásig.

**Gyakorlatvezetők:** Tamáska István, Dobrik Gergely és Kertész Krisztián ([tamaska@mfa.kfki.hu](mailto:tamaska@mfa.kfki.hu), [dobrik@mfa.kfki.hu](mailto:dobrik@mfa.kfki.hu), [kertesz@mfa.kfki.hu](mailto:kertesz@mfa.kfki.hu) Tel:392-2222-1157), (**KFKI Telefonkönyv itt.**)

**Elmélet és képfeldolgozási kérdések:** Márk Géza István ([mark@sunserv.kfki.hu](mailto:mark@sunserv.kfki.hu), Tel:392-2681)

**A Nanoszerkezetek Osztály felelős vezetője:** Dr. Horváth Zsolt Endre ([horvatze@mfa.kfki.hu](mailto:horvatze@mfa.kfki.hu), Tel:392-2680)

**STM/AFM berendezéssel** rendelkező magyarországi helyek listája itt: <http://alag3.mfa.kfki.hu/stm-nano/link-hun.htm>

Az **STM laborgyakorlat segédlet** aktuális nyomtatható verziója: <http://alag3.mfa.kfki.hu/stm-stud/labgyak/stmseged.pdf>

**A gyakorlat célja:** hozzásegíteni a hallgatókat ahhoz, hogy megismerkedhessenek napjaink talán legizgalmasabb felületvizsgáló eszközcsoportjának (SPM, Scanning Probe Microscope) egyikével, az STM-mel (Scanning Tunneling Microscope, pásztázó alagútmikroszkóp), mérések végzésével és a nyert képek számítógépes kiértékelésével.

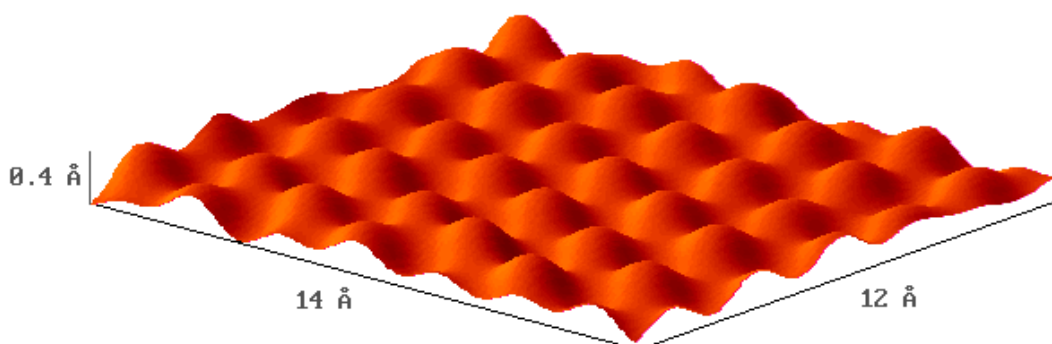
**Érdemjegy:** A gyakorlati jegyet a felmutatott tájékozottság, ügyesség és az utólag elkészítendő jegyzőkönyv színvonala együttesen határozzák meg. Előnynek számít, ha valaki a máshol tanultakat megfelelően össze tudja kapcsolni az STM gyakorlat kísérleti és elméleti tudnivalóival. Előnyös az is, ha valaki jártas a számítógép alkalmazásában (számítógépes mérésvezérlés, szövegszerkesztés, képfeldolgozás, internet, HTML). Mindez azonban nem jelenti azt, hogy akinek előzetesen nem voltak ilyen ismeretei, az ne kaphatna jelest - ha elég szorgalmasan dolgozik.

### Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

## 1. BEVEZETÉS

írta: Márk Géza István, [mark@sunserv.kfki.hu](mailto:mark@sunserv.kfki.hu)

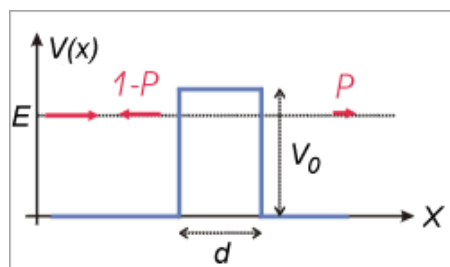
A pásztázó alagútmikroszkóp (*Scanning Tunneling Microscope, STM*) elektromosan vezető felületek atomi léptékű vizsgálatára és módosítására alkalmas eszköz. Az alagútmikroszkópban egy igen hegyes tűt mozgatunk a felülettől nanométeres távolságra, miközben a tű és a minta közé *Volt* nagyságrendű feszültséget kapcsolunk. Az STM leggyakrabban alkalmazott üzemmódjában (állandó áramú leképezés) miközben a minta síkjában a tűvel pásztázó mozgást végzünk, egy visszacsatoló hurokkal a tű felület fölötti magasságát úgy szabályozzuk, hogy a tű és a minta közötti, általában nanoamper nagyságrendű alagútáram állandó értéken maradjon. A tű így kialakuló háromdimenziós mozgása adja az STM képet. A megfelelő módon zajvédett (elektromos és mechanikai zajok szempontjából egyaránt) STM elegendően sima felületeken - pl. hasított egykristály - rutinszerűen képes elérni az atomi felbontást, lásd az 1.1. ábrán.



**1.1. ábra.** Atomi felbontású STM kép HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) felületéről.

## Az alagúteffektus

Ha két vezető anyag közé elektromos feszültséget kapcsolunk és ezeket összeérintjük, áram folyik. Az elektródákat eltávolítva egymástól az áram megszűnik. Az áram megszűnése azonban nem ugrásszerűen, hanem fokozatosan történik, az elektródákat távolítva az áram exponenciálisan csökken. Makroszkópikus elektróda távolságoknál az áram mérhetetlenül kicsivé válik, tehát minden gyakorlati szempontból nullának tekinthető. Viszont ha az elektródák távolsága elegendően kicsi, azaz a nanométer ( $nm$ ) tartományba esik, akkor jól mérhető áram fog folyni. Ezt a jelenséget kvantummechanikai alagúteffektusnak [1] nevezzük.



**1.2. ábra.**  $V_0$  magasságú és  $d$  szélességű potenciálgát. Az  $E$  energiával érkező részecske  $P$  valószínűséggel hatol át a potenciálgáton és  $(1-P)$  valószínűséggel verődik vissza.

Az alagúteffektus elmélete szerint egy részecske egy  $d$  szélességű és  $V_0$  magasságú potenciálgáton (1.2. ábra) akkor is véges valószínűséggel képes áthaladni, ha az  $E$  energiája kisebb a potenciálgát magasságánál,  $E < V_0$ . Az áthaladás valószínűsége:

$$P = \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa d}, \quad (1)$$

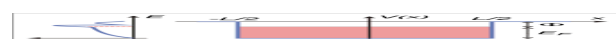
ahol  $\kappa = \sqrt{2m/\hbar^2 (V_0 - E)}$ . (Ez a képlet csak aszimptotikusan,  $\kappa d \gg 1$  határesetben igaz.)

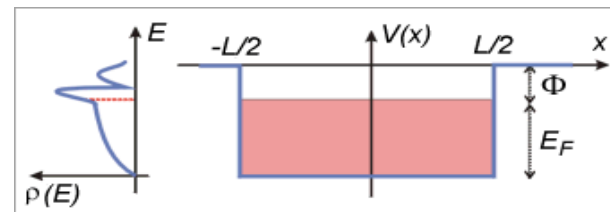
Fém elektródák esetén a potenciálgát  $V_0$  magassága elektronvolt ( $eV$ ) nagyságrendű. Ilyenkor az (1) képlet szerint az átmeneti valószínűség kb. tizedére csökken, ha az elektródák távolságát  $0.1$  nm-rel növeljük. Az STM-ben szokásos  $nm$  nagyságrendű  $d$  értékek esetén  $P$  jellegzetes értéke kb.  $10^{-5}$ .

## Az alagútáram

Ha a két elektróda közé  $U_t$  előfeszítést kapcsolunk, akkor az  $I_t$  alagútáram nagysága ettől a feszültségértéktől, az elektródák anyagától és az elektródák közti távolságtól fog függeni. Az alagútáram az alábbi módon becsülhető meg.

A fémes vezetés legegyszerűbb modellje, a szabadelektron gáz modell szerint a vezetési elektronok a fém belsejében szabadon mozoghatnak, de a határfelületnek belülről nekiütközve visszaverődnek a fém belsejébe. Mivel a fémek tipikus elektronsűrűsége  $n = 10^{29} m^{-3}$  körüli és az elektronok átlagos sebessége  $v_F = 10^6 m/s$ , időegységenként kb.  $n v_F / 6 = 1.7 \cdot 10^{34}$  db elektron ütközik a határfelület egységnyi felületén. Ha az (1) képletet figyelembevéve feltesszük, hogy ezeknek  $P$ -ed része jut át a másik elektródába, nulladik közelítésként az alagútáramra  $n v_F A P e / 6 = 2.6 nA$  adódik, ahol  $e$  az elektron töltése, továbbá föltételeztük, hogy az áram egy  $A = 0.1 nm^2$  területű alagút csatornán át folyik. (Ez utóbbi érték megfelel egy egyatomos STM tű csúcs felületének.) Bár a kapott alagútáram nagyságrendileg valóban az STM esetén szokásos  $nA$  tartományba esik, ez a durva becslés több szempontból is pontosításra szorul. Elsősorban figyelembe kell venni a *Pauli elvet*, ugyanis egy adott  $E$  energiájú elektron csak akkor juthat át a másik elektródába, ha azon az energián rendelkezésre áll ott nem betöltött energiaállapot. Másodsorban az is lényeges módon befolyásolja az alagútáramot, hogy milyen az elektronok energia szerinti eloszlása az elektródákban. Ezen hatások figyelembevétele a következő módon lehetséges.

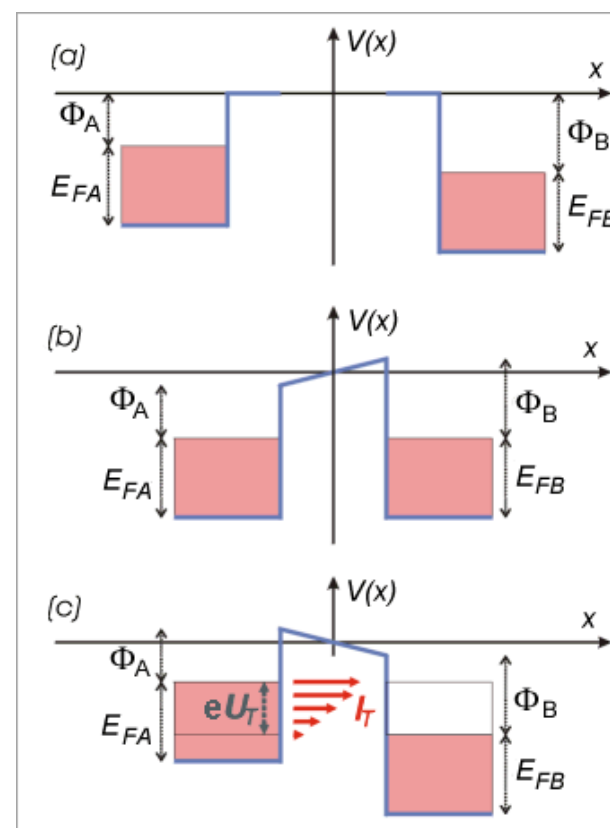




**1.3. ábra.** Potenciáلكád modell. A  $[-L/2, L/2]$  intervallumban elhelyezkedő fémbe az elektron  $(\Phi + E_F)$  potenciált, az intervallumon kívüli vákuumban nulla potenciált érzékel. A  $[-(\Phi + E_F), -\Phi]$  közötti energiaszintek betöltöttek, az  $e$  fölötti szintek üresek. A bal oldali ábra egy hipotetikus állapotsűrűség függvényt mutat. A piros szaggatott vonal jelöli a Fermi szint helyét.

A fémek legegyszerűbb kvantumfizikai modellje, a potenciáلكád modell (1.3. ábra) feltételezi, hogy a vezetési elektronok egy potenciál dobozba vannak zárva. Ebben a modellben a fém vezetési elektronjainak (azaz a fémbe szabad mozgásra képes, ún. delokalizált, tehát nem valamely atomhoz kötött elektronoknak) két leglényegesebb tulajdonságát vesszük figyelembe: *a)* az elektronok a fémbe kötöttek, kiszabadításukhoz munkát kell befektetni, ennek a legkisebb nagysága a  $\Phi$  kilépési munka; *b)* az elektronok egy véges energiasávot foglalnak el, melynek szélessége az  $E_F$  Fermi energia és a legmagasabb energiájú betöltött állapot energiája a Fermi szint.

Ennek az energiasávnak a szerkezetét a  $\rho(E)$  állapotsűrűség függvény (*Density of States, DOS*) írja le, definíció szerint  $\rho(E)dE$  az  $E$  energia körüli  $dE$  infinitezimális energiatartományban található elektronállapotok száma. Az állapotsűrűség függvény ismeretében az adott szilárdtest legtöbb fontos adata (pl. elektromos, optikai, mechanikai, termodinamikai jellemzők) kiszámítható és mint alább megmutatjuk, az alagútáram nagyságát is a DOS határozza meg.



**1.4. ábra.** Az alagútáram kialakulásának sávszerkezeti modellje. *(a)* Az *A* és *B* elektróda távol van egymástól. *(b)* Az elektródákat *nm* közelségbe hozzuk, a Fermi szintek kiegyenlítődnek és kialakul a kontaktspotenciál. *(c)* Az elektródák közé  $U_T$  előfeszítést kapcsolunk. Az  $I_T$  alagútáram az  $e \cdot U_T$  szélességű energiatartományban folyik, az *A* elektróda betöltött állapotaiból a *B* elektróda üres állapotaiba. A nagyobb energiájú komponensek áram járuléka nagyobb, a nagyobb átmeneti valószínűségük miatt.

A 1.4/a. ábrán a két, egymástól kezdetben makroszkópikus távolságban lévő elektróda potenciáلكád sávszerkezetét ábrázoltuk. Általános esetben a két elektróda (*A* és *B*) különböző anyagú, ezért Fermi energiájuk és kilépési munkájuk

is eltérő, az ábrán az  $A$  elektróda Fermi szintje magasabban helyezkedik el a  $B$  Fermi szintjénél. Ha az elektródákat olyan közelségbe hozzuk egymáshoz, hogy az elektronok számottevő valószínűséggel közlekedhessenek egyikből a másikba (alagúteffektus által), akkor az  $A$  elektródából elektronok kezdenek átfolyni a  $B$  elektródába. Ez azt jelenti, hogy  $A$  pozitív,  $B$  pedig negatív töltést nyer, minek hatására mindkét elektróda a vákuumszinthez képest elektrosztatikus potenciális energiára tesz szert. Mivel ahhoz, hogy a végtelenből a "+" töltésű  $A$  felületéig vigyünk egy elektront "-" munkát, ahhoz viszont, hogy a "-" töltésű  $B$  felületéig vigyünk egy elektront "+" munkát kell végezni,  $A$  energiaszintje "-",  $B$  energiaszintje pedig "+" irányban tolnának el a vákuumszinthez képest. Következésképpen a két elektróda közt létrejön az ún. kontaktpotenciál. A töltésátfolyás mindaddig tart, amíg a két elektróda Fermi szintje ki nem egyenlítődik (1.4/b. ábra). Mint arról egyszerű számolással meggyőződhetünk, a kiegyenlítődés eléréséhez (fémek esetében) a vezetési elektronok összes számához képest elegendő igen kevés elektronnak átjutnia  $A$ -ból  $B$ -be, tehát a sávszélességek változása teljesen elhanyagolható.

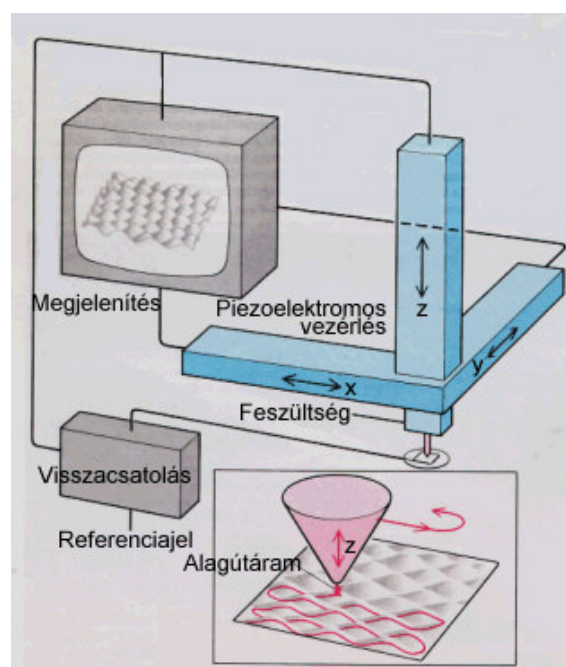
Ha ezután a két,  $d$  távolságban lévő elektróda közé  $U_t$  előfeszítést kapcsolunk, a 1.4/c. ábrán vázolt helyzet áll elő. Ilyenkor csak az ábrán jelölt,  $U_t$  szélességű energiasávba eső elektronok juthatnak át az  $A$  elektródából a  $B$  elektródába, mert csak ezeken az energiákon vannak az  $A$  elektródában betöltött, a  $B$  elektródában pedig üres állapotok. Mivel adott  $E$  energia körüli  $dE$  intervallumban átjutó elektronok száma a  $P$  átmeneti valószínűségtől, valamint attól függ, hogy a két elektródában hány állapot van ebben a  $dE$  intervallumban, a teljes  $e U_t$  energiaintervallumban folyó  $I_t$  alagútáram:

$$I_t \propto \int_{E_F}^{E_F + eU_t} \rho_{tu} \cdot (E - eU_t) \cdot \rho_{minta}(E) \cdot P(E, U_t) dE. \quad (2)$$

Ha feltesszük, hogy a  $P$  és a tú DOS értékek csak elhanyagolható módon függenek az energiától, a következő összefüggést kapjuk:

$$I_t \propto \int_{E_F}^{E_F + eU_t} \rho_{minta}(E) dE. \quad (3)$$

## Az alagútmikroszkóp



1.5. ábra. A pásztázó alagútmikroszkóp elvi működése. Az alsó kis ábra azt mutatja be, milyen három dimenziós mozgást végez a tú a pásztázás alatt.

Az STM, mint eszköz (1.5. ábra) az alábbi módon működik.

- Az egyik elektródát igen hegyes tűnek képezzük ki. Ekkor az alagútáram csak a tű hegye körüli keskeny csatornában fog folyni, mivel az alagutazási valószínűség exponenciális távolságfüggése miatt a tű távolabbi részei és a minta közötti áram elhanyagolhatóan kicsi. Ennek az alagút csatornának a szélessége körülbelül akkora, mint a tű csúcsának a görbületi sugara. Tehát műszerünk felbontását elsősorban az alkalmazott tű hegyessége határozza meg. Ha atomi skálán hegyes tűt alkalmazunk, akkor a felbontás is atomi léptékű lesz.
- A tűt egy olyan háromdimenziós mechanikai mozgó rendszerre szereljük, amely igen finom (század nanométeres, vagy finomabb) pontossággal képes mozgatni a tűt a minta felett. A gyakorlatban erre a célra általában piezoelektromos mozgatókat alkalmaznak.
- A tű és a minta közé *Volt* nagyságrendű előfeszítést kapcsolunk.
- Ezután a tűt óvatosan addig közelítjük a felülethez, amíg megjelenik az alagútáram és elér egy előre beállított  $I_{Referencia}$  értéket. Minél nagyobb az  $I_{Referencia}$ , annál közelebb kerül a tű a felülethez, gyakorlatban a tipikus nagysága  $nA$  körüli.
- A minta  $X$ - $Y$  síkjában a tűvel pásztázó mozgást végzünk, hasonlóan a TV készülékekben alkalmazott vezérléshez (1.5. ábra). Természetesen, mivel itt nem elektronsugarat, hanem makroszkopikus tömegeket mozgatunk, a mechanikai rendszer tehetetlensége és rezonanciái miatt az alkalmazható kép- illetve sorfrekvencia kisebb, mint a TV esetén megszokott. Ezért egy STM kép fölvétele általában másodpercekig, vagy percekig tart.
- Pásztázás közben a tű minta feletti magasságát ( $Z$  pozícióját) egy visszacsatoló hurokkal úgy szabályozzuk, hogy a mért alagútáram állandóan megegyezzen az  $I_{Referencia}$  értékkel.
- Ily módon a tű minden egyes  $(X, Y)$  pozíciójához egy meghatározott  $Z$  érték fog tartozni. Ezeket a  $Z(X, Y)$  értékeket számítógéppel rögzítjük. (A módszer hőskorában [13]. a  $Z(X, Y)$  felületet úgy jelenítették meg, hogy az egyes  $Z(X, Y = const)$  pásztázási sorokat analóg rajzgéppel vastag papírra rögzítették, majd a papírból kivágták és egymás mögé ragasztották.)
- Az STM-ben igen gondos rezgéscsillapításra van szükség, mivel a tűt a minta fölött nanométeres távolságban kell mozgatnunk. Ha a tű beleütközik a mintába, az általában a tű hegyének és a mintának a sérülését okozza, továbbá, az alagútköz szélességének véletlenszerű változásai "zajként" jelennek meg a felvett képen. A nagyamplitúdójú zaj elfedi a jellemzően  $0.01 - 0.1 \text{ nm}$ -es atomi korrugációt.
- Bár az első STM kísérleteket ultra nagy vákuumban (UHV) végezték, később megállapították, hogy az alagútmikroszkóp normál levegőn, sőt még (szigetelő) folyadékban is kiválóan működik! Ezért a költséges és nehézkes vákuumrendszereket csak akkor szükséges alkalmazni, ha a mérendő felület tulajdonságai ezt megkívánják, azaz ha a vizsgált minta a levegőn oxidálódna, illetve szennyeződne. Mivel a nem oxidálódó minták (pl. a szén) levegőn vizsgálhatóak, az alagútmikroszkóp egy viszonylag olcsó eszköz, összehasonlítva a modern fizika egyéb mérőeszközeivel, például az elektronmikroszkóppal.

## STM üzemmódok

A gyakorlatban az alagútmikroszkópot általában vagy ún. *topográfiai*, vagy ún. *spektroszkópiai* üzemmódban használjuk.

**Topográfiai üzemmódban** rögzített  $U_t$  előfeszítés és  $I_{Referencia}$  alagútáram érték mellett a  $Z(X, Y)$  felületet vesszük fel. Ha feltételezzük, hogy a  $P$  átmeneti valószínűség és a minta állapotsűrűsége mindegyik  $(X, Y)$  pontban egyforma, a  $Z(X, Y)$  felület nulladik közelítésben a minta geometriai felületét, topográfiáját fogja megadni. Azonban a gyakorlatban ezek a mennyiségek a helytől is függhetnek, tehát a mért  $Z(X, Y)$  felület együttesen tartalmazza a topográfiai és az elektronszerkezeti információt. A topográfiai üzemmódban leggyakrabban kicsi előfeszítést alkalmazunk. Ha  $U_t$  infinitesimalisan kicsi, a (2) képlet integrandusában a DOS és  $P$  energiafüggése elhanyagolható. Mivel a DOS helyfüggése mellett az átmeneti valószínűség helyfüggése kisebb szerepet játszik, az alagútáram mindenhol a minta állapotsűrűség Fermi szintnek megfelelő értékével lesz arányos:

$$I_t(\vec{r}, U_t) \propto U_t \cdot \rho_{minta}(E = E_F, \vec{r}). \quad (4)$$

Mivel a visszacsatoló hurok folyamatosan az  $I_{Referencia}$  állandó értéken tartja az  $I_t$  alagútáramot, a topográfiai kép első közelítésben egy állandó állapotúsűrűségű felület lesz.

**Spektroszkópiai üzemmódban** (*Scanning Tunneling Spectroscopy, STS*) egy, kiválasztott  $(X,Y)$  pontban megállunk a tűvel és ideiglenesen kikapcsoljuk a visszacsatoló hurkot is. Ebben a rögzített  $r_0$  tű helyzetben felvesszük az alagútátmenet áram-feszültség karakterisztikáját, azaz az  $U_t$  előfeszítést változtatva megmérjük az  $I_t$  alagútáram változását. Mivel  $U_t$  változtatása a (3) képlet integrálási határa változtatásának felel meg, a mért áram feszültség szerinti deriválásával a képlet integrandusának energfüggését kapjuk:

$$\frac{dI_t(U_t)}{dU_t} \propto \rho_{minta}(E = E_F + eU_t, \vec{r} = \vec{r}_0). \quad (4)$$

## Az STM családja

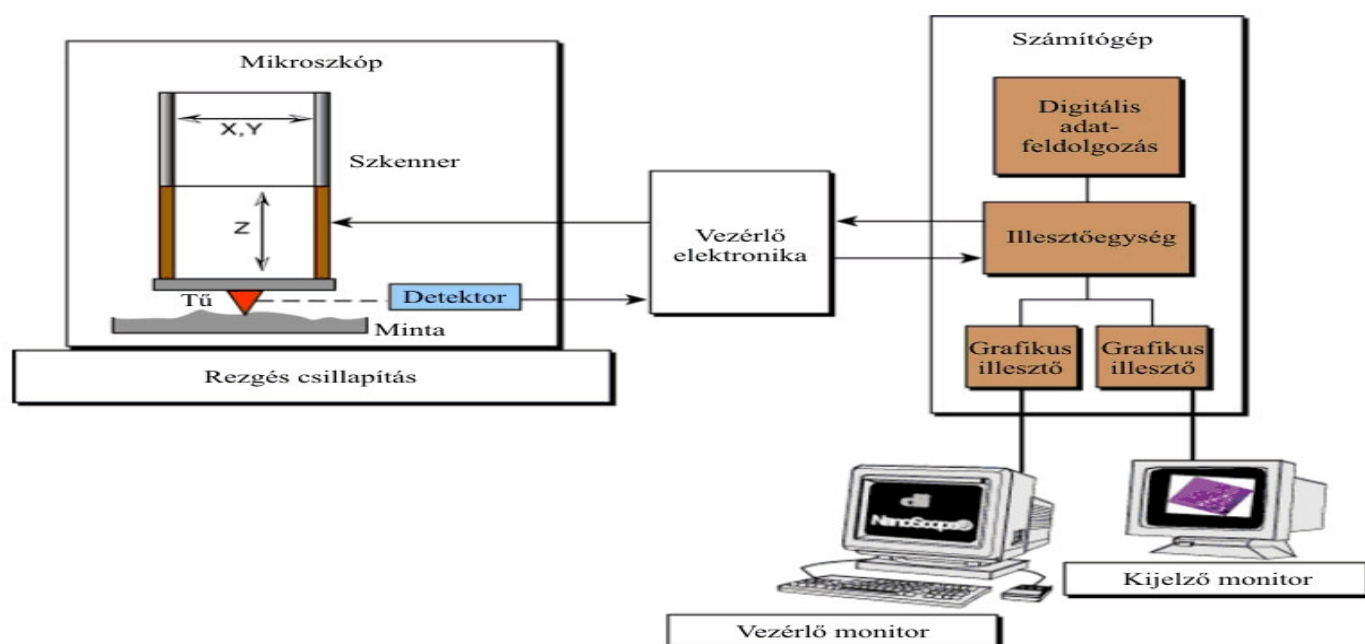
A zseniális ötletek általában megtermékenyítőleg hatnak a tudomány fejlődésére. Az STM esetén is így történt, ez vezetett az ún. pásztázó szondás módszerek családjának létrejöttéhez. Mindegyik ilyen eszközben egy hegyes szondát pásztáznak a minta fölött és a szonda és a minta valamiféle kölcsönhatását mérik. A legfontosabb ezek közül az atomerő mikroszkóp (*Atomic Force Microscope, AFM*) [14]. Az AFM-ben, hasonlóan az STM-hez, egy hegyes tűt mozgatunk a minta fölött és közben a tűre ható erőt a visszacsatoló hurok segítségével állandó értéken tartjuk. Mivel ez a műszer szigetelő felületek vizsgálatát is lehetővé teszi, az ipari kutatásokban is gyakran használják.

### Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

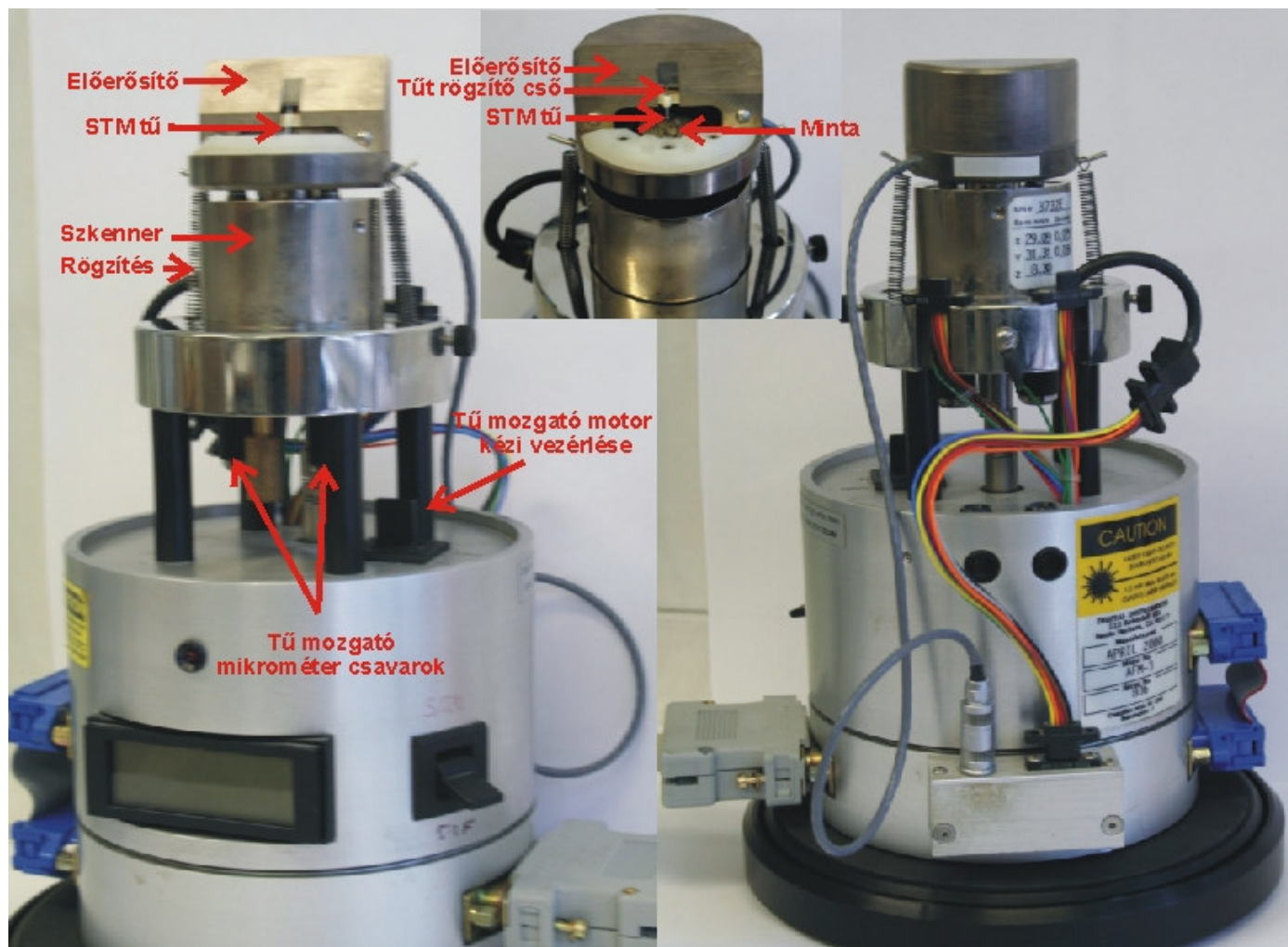
## 2. MŰSZEREK

írta: Daróczi Csaba Sándor ([daroczi@mfa.kfki.hu](mailto:daroczi@mfa.kfki.hu)) és Koós Antal ([koos@mfa.kfki.hu](mailto:koos@mfa.kfki.hu))

A mérésekhez egy **Veeco** (DI) gyártmányú **Nanoscope E** STM/AFM készülékkel rendelkezünk. Ennek jellemzője a moduláris felépítés, ami lehetővé teszi, hogy különféle pásztázó fejeket, vezérlő elektronikákat és számítógépeket illeszthessünk össze. A berendezés szabad levegőn működik. Esetünkben a mérőfej 10x10 mikron vízszintes és 3 mikron függőleges tartomány pásztázását teszi lehetővé, de ez egyszerűen kicserélhető nagyobb tartomány pásztázására képes fejre is. A rendszer blokkvázlatát a következő ábrán láthatjuk:










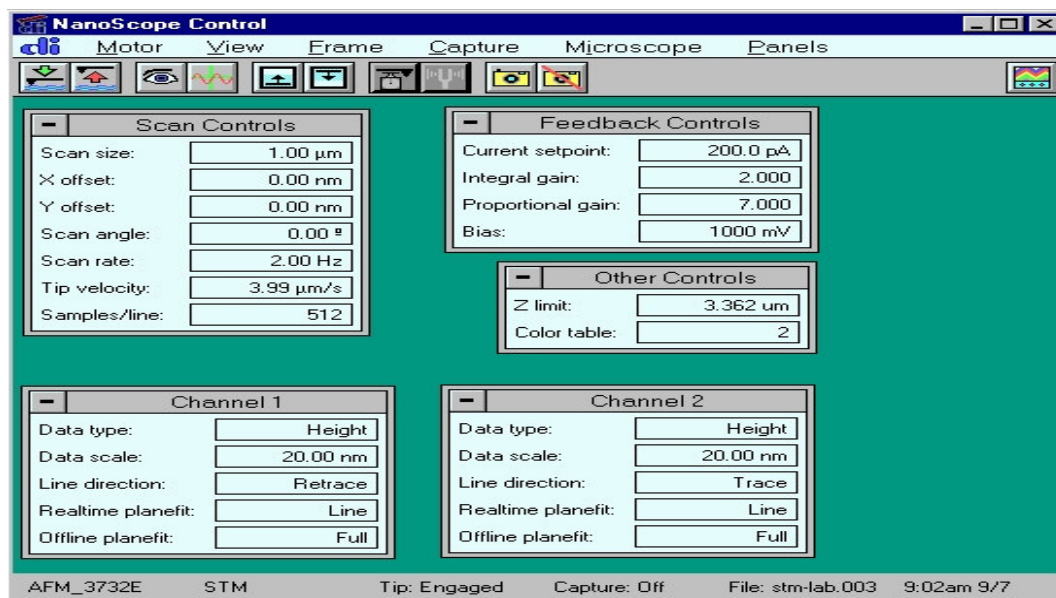
2.2. ábra. STM mikroszkóp fej

A mérés vezérlését és az adatok gyűjtését számítógép végzi. Az egyszerűbb kezelhetőség miatt két monitort használunk, a vezérlő monitoron a mérési paraméterek állíthatók, a kijelző monitoron pedig az STM kép látható.









A mérés üzemmód (Realtime) a  gomb segítségével indítható, a rögzített képek (Offline) pedig a  gomb megnyomásával érhetők el.


Mérés üzemmódban  (2.3. ábra) a **Scan Controls** ablakban állítható a pásztázási ablak mérete, a pásztázás helye, szöge, frekvenciája, sebessége és felbontása. A pásztázási sebesség (frekvencia) megválasztásánál figyelembe kell venni a visszacsatoló rendszer tehetetlenségét és a minta durvaságát, mivel a nagy sebesség a minta és/vagy a tű sérülését eredményezheti. Az STM kép felbontása 128, 256 vagy 512 pont/vonal lehet. A **Feedback Controls** ablakban állítható az alagútáram, a tű-minta feszültség és a visszacsatolás erőssége. Nagyobb Integral és Proportional Gain értékek gyorsabb pásztázást tesznek lehetővé, viszont túl nagy értékek esetén a visszacsatoló hurok begerjed. A maximális függőleges pásztázási tartomány és a színskála az **Other Controls** ablakban állítható. Ismeretlen minta esetén érdemes a maximális függőleges tartományt használni, viszont ez gyengébb függőleges felbontást eredményez ( $\text{felbontás} = Z \text{ limit} / 2^{16}$ ). A **Channel** ablakokban választható a rögzített adatok típusa (magasság vagy áram), skála mérete, pásztázás iránya és a dőléskiegnyelés módja.

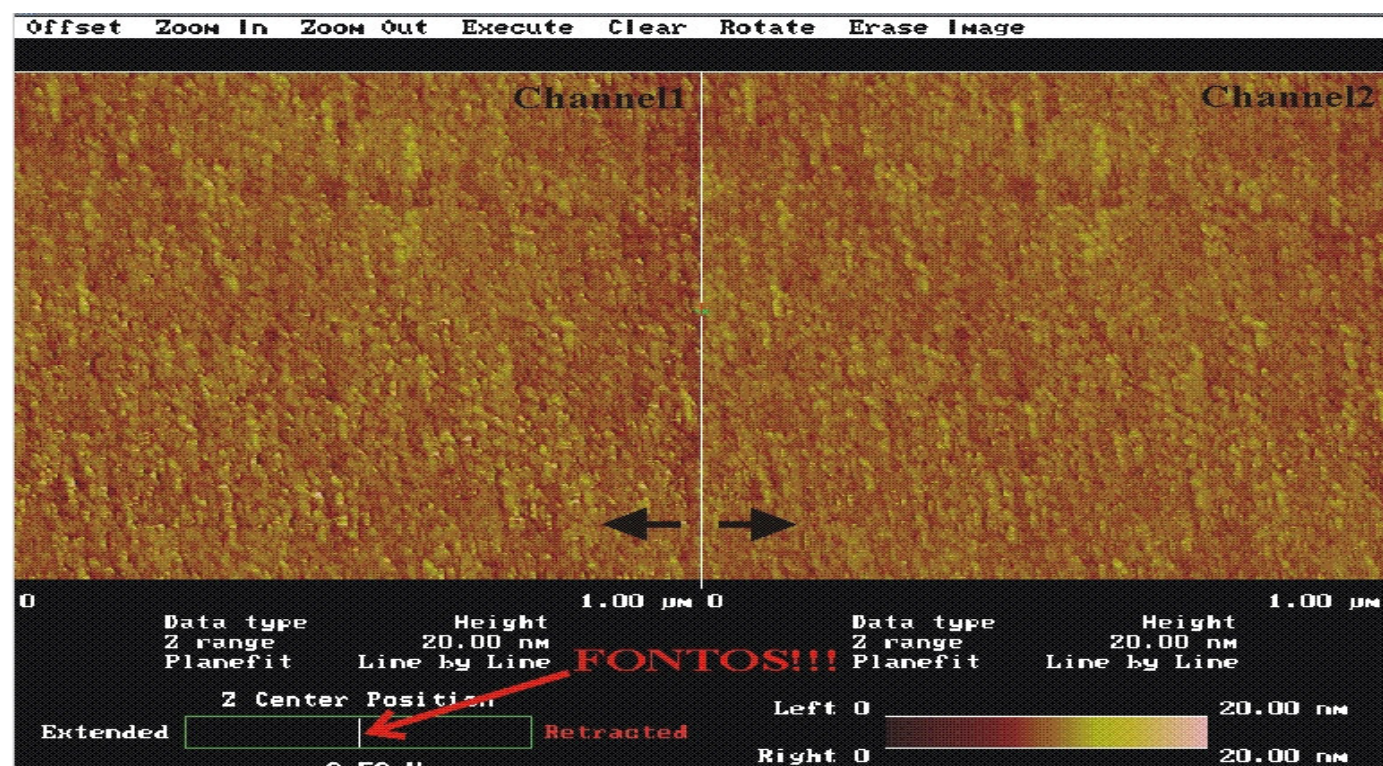


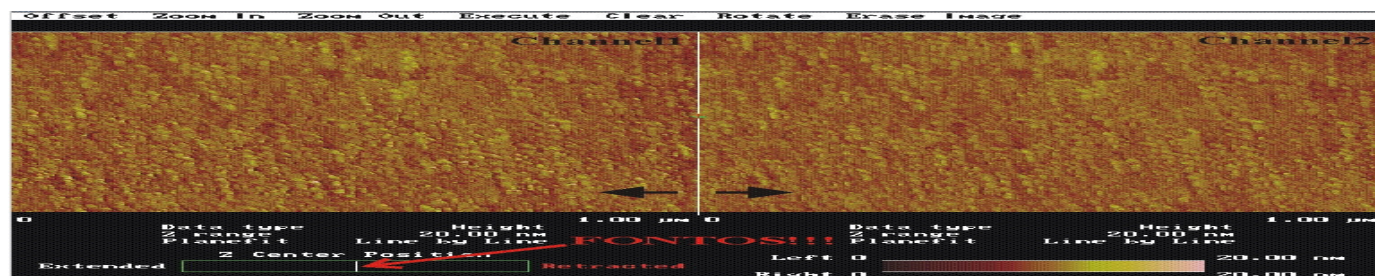


2.3. ábra. Mérés üzemmód

A mérésvezérlő program felépítése hasonlít a Windows programokhoz. Az utasítások menükbe vannak csoportosítva, a gyakran használt utasítások közvetlenül elérhetők.  a tűt addig közelíti a mintához, amíg a beállított áram meg nem jelenik.  hatására a tű eltávolodik a mintától.  megnyomásával a készülő képet,  megnyomásával pedig az utolsó pásztázási vonalat jelenítjük meg a képernyőn.   lenről vagy fentről indítja a pásztázást.   be vagy ki kapcsolja a kép rögzítését. A képernyő alján látható a mérőfej típusa, az üzemmód, a tű állapota, képrögzítés állapota, a file neve és az idő. A file neve a **Capture->Capture Filename** paranccsal állítható be.

Mérés közben a kijelző képernyőn (2.4. ábra) követhető a pásztázás. A képernyő bal oldalán az 1-es csatorna (jobbról balra pásztázás) adatai láthatók, a képernyő jobb oldalán pedig a 2-es csatorna adatai. FONTOS folyamatosan figyelni a képernyő bal alsó sarkában található **Z Center Position** kijelzőt, amely a piezo kerámiára kapcsolt feszültséget jelzi. Ha a piros nyíllal jelzett fehér függőleges vonal a zöld téglalap végéhez ér, akkor a kerémia maximálisan összehúzódott vagy kinyúlt és képtelen a felületet követni. A maximális függőleges tartomány (**Z limit**) növelésével vagy a pásztázási ablak (**Scan size**) csökkentésével általában javítható a helyzet. Ha ez nem sikerül, akkor a tűt ki kell húzni .





2.4. ábra. Kijelző képernyő

## Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

### 3. MINTÁK

írta: Daróczi Csaba Sándor, [daroczi@mfa.kfki.hu](mailto:daroczi@mfa.kfki.hu)

Ahhoz, hogy az STM-mel meg tudjunk mérni egy mintát, szükséges, hogy a felülete elektromosan vezető legyen. Mint tudjuk, a fémek általában kiváló elektromos vezetők, ezért joggal reménykedhetünk abban, hogy az STM-mel jól meg tudjuk mérni őket. Sajnos azonban ez mégis mindig így. Pl. az **alumínium** kiváló elektromos vezető, de a felületén a szabad levegőn a legrövidebb időn belül is kialakul egy vékony oxid réteg ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), amely viszont a legkiválóbb szigetelők közé tartozik (olyannyira, hogy nagyfeszültségű szigetelő kerámiák legfőbb alapanyaga), és mindennek a tetejében még nagyon kemény is (csiszolóanyag és drágakő, lásd korund, zafír). Hasonlóan tudjuk a **vasról** is, hogy igen hajlamos a rozsdásodásra (oxid és hidroxid vegyesen), és a rozsdá egykettőre olyan vastag lehet, hogy a letapogató tűt teljesen elfedi, beszennyezi.

Logikus arra gondolni, hogy a nemesfémekkel talán több szerencsénk lesz. És valóban, pl. az **arany** és a **platina** szabad levegőn is egészen jól mérhető STM-mel, de pl. az egyébként legkiválóbb elektromos vezető **ezüst** nem! Ennek oka nem az oxigén, hanem az oxigén csoportjába tartozó másik kémiai elem, a **kén**. Ez ugyanis az ipari szennyezés miatt mindig jelen van a levegőben, az ezüst pedig igen könnyen alkot vele szulfidot. (Ez adja az ezüst tárgyak sötétszürke színét is.) A félnemes fémnek tekinthető **vörösréz** sem problémamentes, ugyanis elég könnyen oxidálódik (barna szín), illetve képződik rajta zöldes-kékes színű patina (nitrátok, hidrokarbonátok, stb.). Segítségnkre van viszont, hogy a réz oxidja ( $\text{CuO}$ ) félvezető természetű (a század elején fel is használták egyenirányítási célokra), ilyenformán az alagútáram kialakulását nem akadályozza meg, feltéve, hogy az oxid réteg nem túl vastag. (A frissen vákuumpárolgatott réz réteg napokig is mérhető maradhat szabad levegőn STM-mel.) Bizonyos fémek jól mérhető szabad levegőn, pl. a **nikkel**, a **króm** és a **molibdén**. Ezeken csak vékony a kialakuló oxid réteg, és ráadásul eléggé félvezető természetű is. (Nem véletlen, hogy tükröző felületek készítésére is használják őket.) Egyes anyagok egyáltalán nem fémek, pl. az  $\text{SnO}_2$ , de szép és stabil félvezető kristályokat alkotnak, így remekül mérhető. A legfontosabb félvezetővel, a **szilíciummal** viszont problémánk van, ugyanis igen gyorsan (a másodperc töredéke alatt) oxidálódik, és az oxidja, a kvarc ( $\text{SiO}_2$ ) a legkiválóbb szigetelők és legkeményebb anyagok közé tartozik. Ezért a szilícium megfelelő STM-es vizsgálata csak ultranagy-vákuumban lehetséges, az ott alkalmazott ("in situ") tisztítást követő korlátozott ideig. A különlegesebb anyagok közül a **fémüvegek** elsősorban akkor mérhetőek jól, ha elég nagy mennyiségben tartalmaznak nemesfém összetevőt is. A mágneses szempontból fontos **permalloy** sem reménytelen eset, miután akár 3/4 résznyi nikkelt is tartalmazhat. Azonban a szabadlevegős STM-es vizsgálatok kétségtelenül legnagyobb sztárja a **grafit**. Ez az anyag úgy él hétköznapi szemléletünkben, mint egy elektromosan vezető, enyhén fémes csillogású, gyenge, könnyen szétmorzsolható anyag. Azonban a könnyű szétmorzsolhatósága kizárólag a rétegeinek egymáshoz képesti könnyű elcsúszásából fakad, miközben az egyes rétegeken belül a szénatomokat nagyon erős kovalens kötések tartják a helyükön. Ezért a grafit kémiaiag nagyon kevésbé reaktív elem (nem oxidálódik), elektromosan vezet, és a pásztázott felületének számottevő mechanikai tartása is van. Mindezekért viszonylag könnyen elérhetünk rajta akár **atomi felbontást** is. Ehhez legcélszerűbb HOPG-t (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) használnunk, amely ránézésre a csillámhoz hasonló réteges szerkezetű anyag, csak sötétebb. Minthogy a grafit szén atomjainak kötéstávolságát más módszerekkel is meg tudjuk mérni, így a grafit az STM kalibrációjára is felhasználható.

A konkrét mérésekhez a következő fajtájú minták közül fogunk válogatni (a mindenkori érdeklődés és a lehetőségek szerint):

- 1.) HOPG grafit (atomi felbontáshoz);
- 2.) párologtatott nikkell, vagy króm réteg (a szemcseméret statisztikai vizsgálatához);
- 3.) permalloy (a felületi oxid hatásának vizsgálatához);
- 4.) nemesfém tartalmú fémüveg (amorf felületi struktúrák vizsgálatához);
- 5.) arannyal bepárologtatott optikai rács (a rácsállandó meghatározásához);
- 6.) esetleges hozott minta (pl. kicsiny arany, vagy platina ékszer).




A minták mérete tipikusan nem haladhatja meg a 10 mm-es átmérőt és 2-3 mm-es vastagságot. A legkisebb még kényelmesen kezelhető méret kb. 3 mm-es átmérőjű és 0.2-1 mm-es vastagságú. A mintákat egy-egy mintatartóra kell rögzítenünk. A rögzítésnek egyszerre kell biztosítania az elektromos vezetést és a mechanikai stabilitást. Mindkét feltételnek megvannak a maga nehézségei, ugyanis egy kicsit is bizonytalan mechanikai illesztést minden "bolygatás" után hosszadalmas (akár órákra rúgó!) relaxációs mozgás követhet. Elektromos kontaktust pedig nem könnyű biztosítani pl. egy olyan párologtatott fémfelülethez, amely esetleg csak néhány nm vastag.

## Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

### 4. MÉRÉS

írta: Koós Antal Adolf ([koos@mfa.kfki.hu](mailto:koos@mfa.kfki.hu))

A mérés egymást követő lépései a minta konkrét fajtájától függetlenül hasonlóak. Az általános eljárás a következő:

- 1.) Ellenőrizzük, hogy az egyes egységek helyesen vannak-e összekapcsolva, majd a főkapcsolóval egyszerre bekapcsoljuk a vezérlő elektronikát és számítógépet (hogy mielőbb felvegye az üzemi hőmérsékletet). (Ezt a gyakorlatvezető elvégzi a mérés megkezdése előtt.)
- 2.) Előkészítjük a mérendő mintát (hogy mielőbb bekövetkezessen a mechanikai relaxációja). (Általában a gyakorlatvezető ezt is elvégzi a mérés megkezdése előtt.)
- 3.) Következő lépésként megpróbálunk előállítani egy elfogadhatóan hegyes tüt. (Bár lesz a gyakorlatvezető által előzetesen meghegyezett tű is, a diákoknak is meg kell kísérniük a hegyezést.)
- 4.) Ezután egy csipesszel behelyezzük a tüt a foglalatába, a tű-minta távolságot kb. 0.1 mm-re csökkentjük, majd a mérőfejet rezgésmentes asztalra helyezük. (Első alkalommal ezt megmutatja a gyakorlatvezető, később a diákoknak célszerű megtenniük.)
- 5.) Beállítjuk a kívánt pásztázási paramétereket (ablakméret, soronkénti pixelszám, pásztázási sebesség, alagútfeszültség és áram), majd aktiváljuk a durva közelítő mechanizmust .
- 6.) A mérésvezérlő szoftver automatikusan elindítja az adatgyűjtést. Amennyiben a kép megfelelő, úgy elmentjük a HDD-re . Ha a kép nem megfelelő, akkor a paraméterek állításával megpróbálunk javítani rajta. Ha ez semmiképp sem sikerül, annak leggyakoribb oka, hogy a tű szennyezett, vagy tompa. Ekkor leállítjuk a mérést .
- 8.) a tű-minta távolságot legalább 2 mm-re növeljük
- 9.) kivesszük a tüt és visszatérünk a 3.)-es ponthoz, vagyis a tű újbóli meghegyezéshez, vagy cseréjéhez.

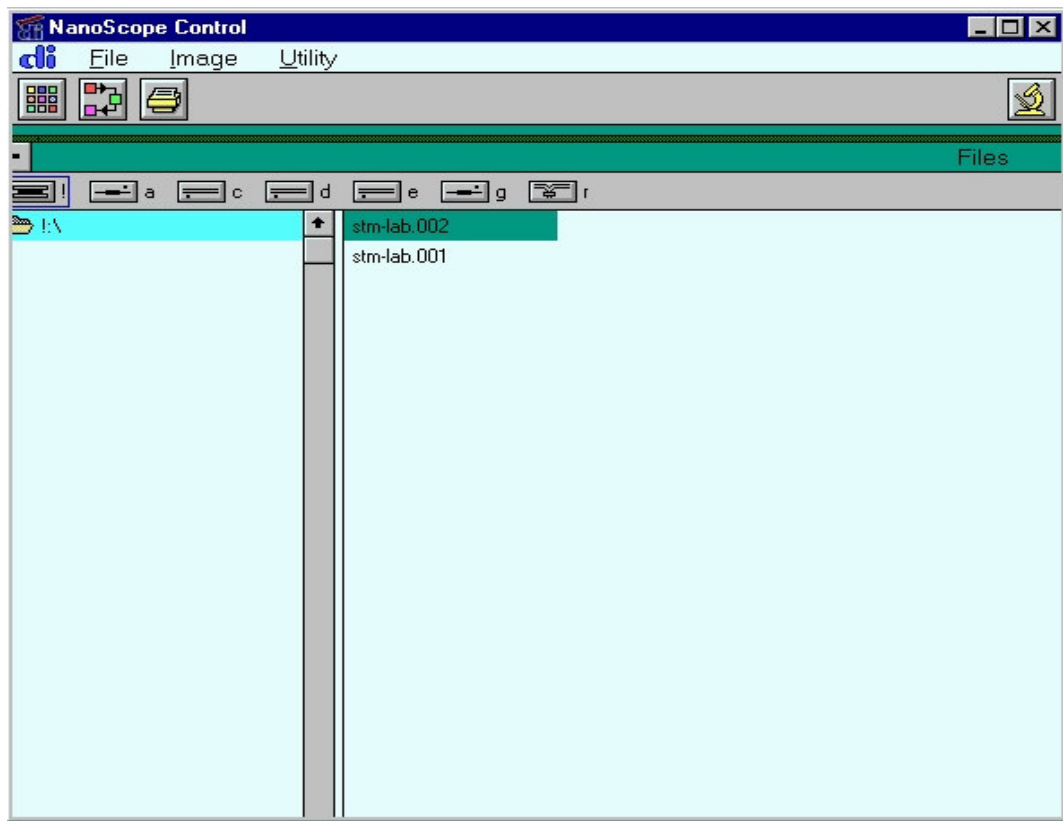
## Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

### 5. KÉPFELDOLGOZÁS

írta: Koós Antal Adolf ([koos@mfa.kfki.hu](mailto:koos@mfa.kfki.hu))

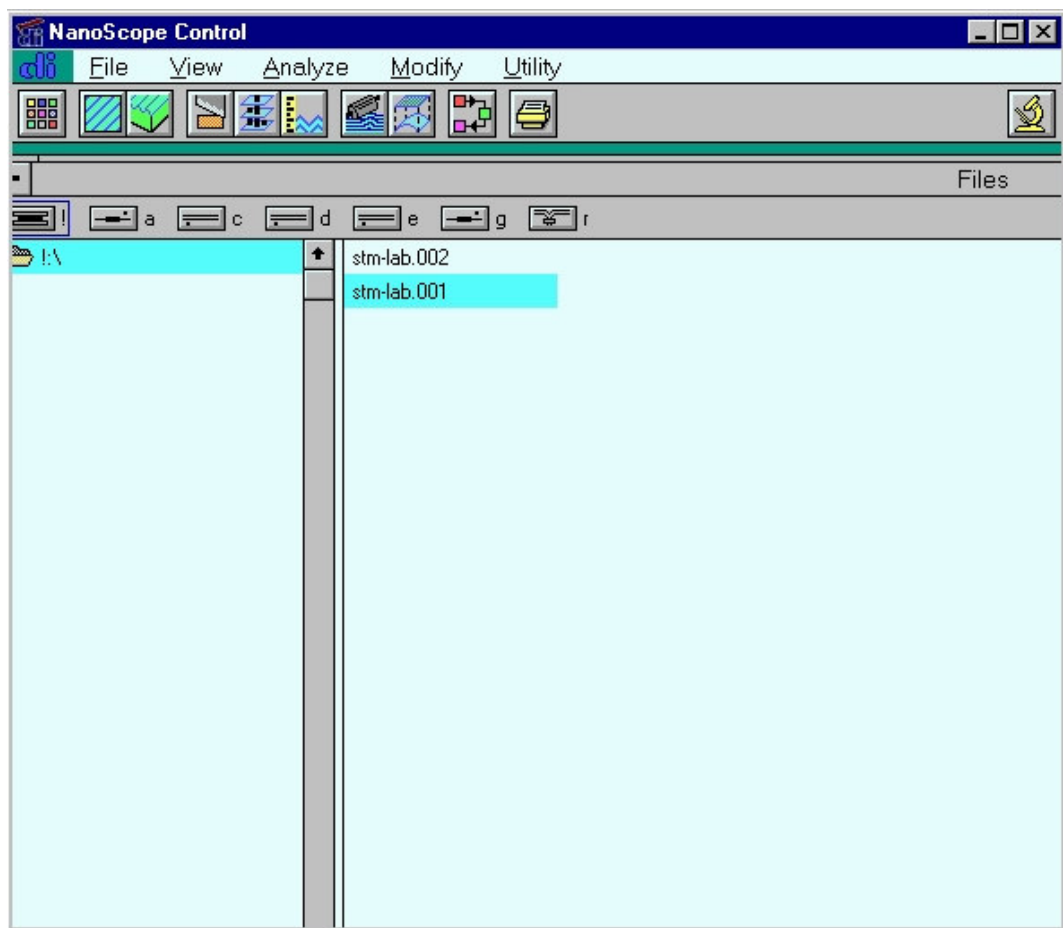
A rögzített képek Offline üzemmódban  a ! meghajtón található (5.1 ábra).









5.1 ábra. Offline üzemmód

A mérési file általában két képet tartalmaz (Channel1 és Channel2), egyiket jobbról balra, a másikat balról jobbra pásztázva készítjük. A kép szűrése előtt ki kell választani egyik képet az **Image->Select Left Image** vagy **Image->Select Right Image** parancs segítségével. A kép kiválasztása után elérhetővé válnak a szűrési, mérési és megjelenítési lehetőségek (5.2 ábra)



## 5.2. ábra. Képfeldolgozás

A képfeldolgozást ajánlott a **Modify->Plane fit Auto**  (felület illesztése a rögzített képhez) vagy **Modify->Flatten**  (görbe illesztése a pásztázási vonalakhoz) utasításokkal kezdeni. A képen található tüskék **Modify->Median** (mátrix szűrő) vagy **Modify->Lowpass** (nagy frekvenciákat levágó) szűrővel távolíthatók el. A különösen zajos pásztázási vonalak eltávolíthatók a **Modify->Erase Scan Lines** paranccsal. A periodikus struktúrák **Modify->Spectrum 2D** Fourier szűrővel emelhetők ki. A szűrőket minden esetben körültekintően kell használni, mivel azok eltorzíthatják a képet. Távolságokat és magasságokat az **Analyze->Section** (vonalmetszet)  utasítás segítségével mérhetünk. A képek két vagy három dimenziós ábrázolásban a **View->Top View**  vagy a **View->Surface Plot**  utasításokkal jeleníthetők meg. A képek kontrasztja bármely szűrő használatakor állítható. A képek mentésére a **Utility->TIFF Export** utasítás használható. A Nanoscope program saját formátuma a megszokott képfeldolgozó programok segítségével nem nyitható ki, viszont a **Nanotec Electronica** cég ingyenes **WSxM** 3.0 vagy annál újabb programja képes kinyitni és feldolgozni a Nanoscope fileokat. A **WSxM** program működése hasonlít a Nanoscope program működéséhez, viszont a megjelenése és az utasítások megnevezése eltér. A kép dőlését a teljes képhez (**Process->Plane->Global**) vagy a kép egy részéhez (**Process->Plane->Local**) illesztett sík kivonásával tudjuk eltávolítani. Szükség esetén a **Process->Filter->Fit2nd** utasítással másodfokú felületet vonhatunk ki a képből. Az egyes pásztázási vonalak magassága gyakran eltér, ezért általában érdemes végrehajtani a **Process->Filter->Flatten** parancsot. Ezzel az utasítással minden pásztázási vonalhoz egyenest (**Offset** - nincs dőlés és **Line** - van dőlés) vagy parabolát (**Parabola**) illesztünk, és azt kivonjuk a pásztázási vonalból. **Process->Filter->Flatten->Line** a **Process->Plane->Global** parancsot is helyettesíti. A képen található tüskék eltávolíthatók például a **Process->Filter->Matrix convolution->Smooth\_3x3** átlagoló mátrixszűrővel. A kép egy részlete a **Process->Zoom** paranccsal nagyítható ki. Vonalmetszetet a **Process->Profile** paranccsal készíthetünk. A metszeten **Process->Measure distance** utasítással lehet megmérni két pont távolságát. A kép 3D megjelenítése a **Display->3D Settings and Preview** utasítással módosítható. Itt lehetőség van a kép döntésére és forgatására, valamint a megvilágítás irányának a változtatására is. 2D ábrázolásban (**Display->Top View**) fontos színskálát használni. A színskála a **Display->Info** paranccsal érhető el.

## Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

# 6. JEGYZŐKÖNYV

írta: Daróczy Csaba Sándor, [daroczi@mfa.kfki.hu](mailto:daroczi@mfa.kfki.hu)

A jegyzőkönyvet **MS Word**, vagy **HTML** formátumban kell elkészíteni és eljuttatni a **gyakorlatvezetőnek**. Utóbbi azért előnyös, mert így a jobban sikerült munkákat az interneten keresztül is hozzáférhetővé tudjuk tenni (legalább egy időre).

A mérőpároknak 1 db közös jegyzőkönyvet kell elkészíteniük, de ez még nem feltétlenül eredményez azonos érdemjegyet, ugyanis a szóbeli teljesítményük és a mérésnél felmutatott ügyességük erősen különböző lehet. Ha egy mérőpárnak nem áll a rendelkezésére számítógép, az feljöhét a KFKI-ba is elkészíteni a jegyzőkönyvet (egy megbeszélte időpontban). A jegyzőkönyv nyomtatott, vagy akár még kézzel írott formában is elfogadható (de az gyakorlatilag kizárja ez internetes hozzáférhetővé tételt).

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia **KELL** a következőket:

- 1.) személyi adatokat;
- 2.) az STM működési alapelvének leírását (saját szavakkal);
- 3.) a megvizsgált mintá(k) leírását;
- 4.) a főbb mérési paraméterek leírását;
- 5.) az elvégzett mérések (illetve mérési kísérletek) rövid jellemzését;
- 6.) demonstrációs ábrákat, a hozzájuk tartozó szöveggel együtt(!);

A jegyzőkönyv értékét különösen emeli, ha kiderül belőle, hogy a mérőpár hogyan tudott úrrá lenni egy-egy mérési, vagy képfeldolgozási problémán, illetve milyen hasznosítható következtetésekre jutott.

És fordítva, a jegyzőkönyv értékét jelentősen rontja, ha alapvető fogyatékoságokkal, vagy tévedésekkel terhes.

**Megjegyzés:**

Tervezzük egy olyan web oldal készítését is, amelyet akár az interneten keresztül is kitölthetnek a diákok, így a jegyzőkönyvek egyből egy egységes HTML formátumban keletkeznének.

## Infók Bevezetés Műszerek Minták Mérés Képfeldolgozás Jegyzőkönyv Irodalom

### 7. IRODALOMJEGYZÉK és HONLAPOK

válogatta: **Márk Géza István**, [mark@sunserv.kfki.hu](mailto:mark@sunserv.kfki.hu)

1. Marx György: *Kvantummechanika*; Műszaki Könyvkiadó 1971.
2. Balázs Erzsébet: *A pásztázó alagútmikroszkóp és társai*; **Természet Világa** 1993. január
3. Márk Géza: *"Bolhapatkolás" -- Nanoszerkezetek kutatása a KFKI-ban*; **Élet és Tudomány** 20, 634 (1994)
4. Dóra Gyula, Balázs Erzsébet, Daróczi Csaba Sándor, **Márk Géza István**: *"Pásztázó alagútmikroszkóp (STM) iskolai célra"*; Horizont'95 (1996)
5. *Laboratory for Nanostructure Research, MTA MFA, Budapest*: <http://www.mfa.kfki.hu/int/nano/>
6. Group of Molecular Biophysics, Department of Biological Physics, ELTE: <http://esr.elte.hu/>
7. *Time development of quantum mechanical systems*: <http://www.phy.bme.hu/education/schrd/index.html>
8. *Two dimensional tunneling animation*: [http://www.phy.bme.hu/education/schrd/2d\\_tun/2d\\_tun.html#animation](http://www.phy.bme.hu/education/schrd/2d_tun/2d_tun.html#animation)
9. *Schrödinger Wave Equation Simulation* <http://physics.bu.edu/~sth/wave.html>
10. *Quantum Airtrack* <http://boson.phys.vuw.ac.nz/QuantumAirtrack.html>
11. *Scanning Tunneling Microscopy - Introduction*: <http://mrsec.umd.edu/research/stmintro.htm>
12. *STM Image Gallery*: <http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/gallery.html>
13. *The Nobel Prize in Physics 1986*: <http://www.nobel.se/physics/laureates/1986/>
14. *Pásztázó Erőméréses Mikroszkópia*: <http://esr.elte.hu/~noemi/labor/afm/afm1.html>
15. *SPM berendezéssel rendelkező magyarországi helyek listája*: <http://alag3.mfa.kfki.hu/stm-nano/link-hun.htm>
16. Márk Géza István: Egy hullámsomag kalandjai az alagútmikroszkópban: *Fizikai Szemle* 2006/6. 190.o.

 E-mail	#0005692	Last Mod: Tue, 17 Feb 2009 16:58:52 GMT	       
--	----------	--	---